



2019臺灣電信年會邀請函

各位教授/先進 您好,

資策會產業情報研究所 (MIC) 預估，2018年臺灣整體通訊產業產值將達新台幣3.4兆元，比去年度成長6.2%，展望2019年臺灣整體通訊產業，預估產值將達新台幣3.5兆元，年成長率為2.5%。在這即將邁入5G的時代，將為電信產業在行動終端載具的創新、網路通訊設備的變革及通訊服務的整合應用上持續帶來進步的動力，電信科技結合物聯網與人工智慧應用在智慧醫療、智慧交通及智慧家庭...等將對國人日常生活造成深遠的影響。諸位長期致力於前瞻電信技術研究與人才培育是我國電信產業能蓬勃發展並且持續成長的重要支柱，也是推動社會進步改善人民生活的關鍵力量。

延續 2017 及 2018 年全國電信研討會及消息理論及通訊春季研討會聯合舉辦，廣受好評，2019 年將新增橋接未來電磁研討會，三場研討會與電信學門計畫成果發表會聯合舉辦而成為第一屆「臺灣電信年會」，會議將於 2019/1/24-26 在台中麗寶樂園福容大飯店盛大舉行。除了議程內容規劃豐富，且匯集產學研界電磁、通訊、網路及訊號處理等四大領域學者專家共聚一堂進行技術交流，機會難得，不容錯過，在此多位歷任電信學門召集人聯合邀請您來共襄盛舉，敬請踴躍投稿！

謹此

敬祝 鈞安

國立清華大學 王晉良 教授

國立中山大學 洪子聖 教授

國立中興大學 楊谷章 教授

國立交通大學 蘇育德 教授

敬邀

*依中文姓氏筆劃排序

徵稿延期通知：2019 年「臺灣電信年會之全國電信研討會」徵稿截止日期展延至：2018 年 10 月 17 日，敬請各位先進、學者專家把握機會踴躍投稿!!!

★研討會訊息

2019 全國電信研討會論文徵稿相關訊息,請至大會網站：

<https://telecom2019.ee.nthu.edu.tw/>

論文徵件日期：2018 年 08 月 25 日

論文截稿日期：~~2018 年 10 月 07 日~~ **2018 年 10 月 17 日**

【2019 臺灣電信年會暨 106 年度科技部電信學門計畫成果發表會】

2019 全國電信研討會

2019 消息理論與通訊春季研討會 聯合舉行

2019 橋接未來電磁研討會

研討會日期：108 年 1 月 24 日(四)~26 日(六)

研討會地點：台中福容飯店麗寶樂園

主辦單位：國立清華大學通訊工程研究所

2019 臺灣電信年會大會網頁：<https://telecom2019.ee.nthu.edu.tw/>

2019 橋接未來電磁研討會大會網頁：<https://sites.google.com/site/2019emworkshop/>

(*研討會活動相關資訊，以主辦單位公告資訊為準)

【全國電信研討會】

是一年一度專業性學術研討會。本研討會自創立以來，所邀請之講者均在通訊領域、學界與業界中有傑出成就，研討會同時配合科技部電信學門辦理該年度科技部成果報告。面對全球化的競爭，本研討會主要在提供通訊領域新知識及產業研發新技術之發表平台，透過國內外專家學者參與報告、展示，提供國內外專家、學者、業者及從業人員一個交流平台。

【消息理論及通訊春季研討會】

為國內通訊學界非常重要的研討會，本研討會已連續舉辦多年，每年分春季與秋季兩次舉行，並配合科技部電信學門舉辦該年度的科技成果報告。最近幾次參與會議的教授、學生、研究人員與產業界人士總數超過百人，對於最先進的消息理論與通訊技術的介紹與產學兩方面技術交流均有舉足輕重的地位。

【橋接未來電磁研討會】

邀請國內主要的研究團隊、學者與業界專家進行專題報告及研究成果發表，內容包含前瞻並具備產業發展現況及未來微波與毫米波領域研究發展及產業之技能需求，規劃打造國內電磁技術精英之交流平台，一方面使國內產官學界素有名望的專家學者得以齊聚一堂，討論技術發展主軸與未來趨勢，而另一方面又可擴展技術研發之視野與胸襟，期能協助年輕學者擴展技術研發之視野與胸襟，同時，讓在學之碩、博士班研究生也可藉此場合與國內產官學研界的前輩廣泛面對面認識，並對此領域各項新發展多所瞭解。